REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: SONICVIEW 16(ALL) 変更番号 E. C. N. № : CNZ015

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : ESC-HP変更 TITLE 1

ITLLE 同期設交 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設交 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: ESC-HP変更 CONTENTS FPPに向けた不具合改善。

MO4083800A→00B ESC, HEADPHONE DIGM

#BOT, PANEL形状変更に伴い、大規模形状変更。

※金型変更費: 約4,000USD(設変発行時に見積承認も併せて発行します)

译:耳机支架结构变更,版本上升一级。 实施: FPP开始实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS : A3 M04083800

: 2020/10/30

担当 PERSON IN CHARGE : 3620 mitsuhiro, sakaguchi PAGE: 1

依頼元 : TASCAM R&D REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: ERROR OTHERS

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER'S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN LUCE MANUAL

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正: NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト変動 COST : No change

単位コスト

UNIT COST

金型改造費 (2) 4,000.00

COST FOR DIE

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日 : 变更番号 E. C. N. № : SONICVIEW 16 (ALL), SONICVIEW 24 (ALL) 2020/10/30 : CNZ015 PRODUCTS

DATE (ステータス : Issued STATUS タイトル : ESC-HP変更 TITLE

親品目: Y00903200A MATERIAL: (1) CHASSIS SECT, DMC16

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 1. 000 0001 1. 000 1.000 D* 3 1- 1 M04083800A & ESC, HEADPHONE DIGM M04083800B ESC, HEADPHONE DIGM 0810 5 5 BOT-PANEL 0001 1.000 BOT-PANEL

PAGE:

2

親品目 : Y00904200A CHASSIS SECT, DMC24 MATERIAL (2)

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 3 5 5 2- 1 M04083800A & ESC, HEADPHONE DIGM 1.000 M04083800B ESC, HEADPHONE DIGM 1.000 0810 D* 0001 1.000 BOT-PANEL 0001 1.000 BOT-PANEL

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST_A有 COMPATIBLE

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED
2 仕掛品 WIP (WORK
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN S
5 新規発注 NEW ORDE
9 未定 NOT DECI #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無 NOT NECESSARY #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST SHIPPED PRODUCTS BYTE B → WIP (WORK IN PROCESS) D 無 NOT COMPATIBLE WIP IN SUPPLIER

NEW ORDER NOT NECESSARY NOT DECIDED NOT DECIDED 2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE

BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE